PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

09109259 A

(43) Date of publication of application: 28 . 04 . 97

(51) Int. CI

B29C 65/02

B32B 7/02

B32B 31/00

C08J 7/04

H01B 5/14

// B29L 9:00

(21) Application number:

07270080

(22) Date of filing: 18 . 10 . 95

(71) Applicant:

SEKISUI CHEM CO LTD

(72) Inventor:

OTSUKA KENJI MARUYAMA KOJI

(54) MANUFACTURE OF ANTISTATIC TRANSPARENT PLASTIC PLATE OR SHEET

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to make an antistatic coating film homogeneous without deforming or straining a plastic plate or sheet and to rigidly laminate it in a method for manufacturing high grade antistatic transparent plastic plate or sheet by a coating system.

SOLUTION: The method for manufacturing an antistatic

transparent plastic plate or sheet comprises the first step of coating conductive paint on a transparent plastic film and drying it to form a conductive layer, the second step of pressurizing the smooth surface mirror finished from the conductive layer, and heat treating it, and the third step of laminating the pressurized and heat treated conductive layer to the smooth surface on the plastic plate or sheet and thermally press-bonding it.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-109259

(43)公開日 平成9年(1997)4月28日

(51)Int. Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示簡所
B 2 9 C	65/02		7639-4 F	B 2 9 C	65/02			1人105人(八回//
B 3 2 B	7/02	104		B 3 2 B	7/02	104		
	31/00		7148-4 F		31/00			
C08J	7/04	CFD		C08J	7/04	CFD	D	
H 0 1 B	5/14			H 0 1 B	5/14		Α	
		審査請才	文 未請求 請求項	iの数1 C	L		(全6頁)	最終頁に続く
								- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(21)出願番号	特願平7-270080			(71)出願人	(71)出願人 000002174			
					積水化	学工業株	式会社	
(22)出願日	平月	成7年(1995)10	月18日		大阪府	大阪市北	区西天満2	丁目4番4号
				(72)発明者 大塚 健二				
					大阪府	三島郡島	本町百山2-	-1 積水化学エ
					業株式	会社内		
				(72)発明者	r 丸山	耕司		
					滋賀県	栗太郡栗	東町野尻75	積水化学工業
		•			株式会	社内		
							_	
				1			•	

(54)【発明の名称】帯電防止透明プラスチックプレートもしくはシートの製造方法

(57)【要約】

【課題】 塗布方式による高度帯電防止透明プラスチックプレートもしくはシートの製造方法であって、プラスチックプレートもしくはシートに変形や歪みを与えることなく帯電防止塗膜を均質に、且つ、強固に積層することのできる帯電防止透明プラスチックプレートもしくはシートの製造方法を提供する。

【解決手段】 透明なプラスチックフィルム上に導電性 塗料を塗布、乾燥し、導電層を形成する第1工程、上記 導電層の表面を鏡面仕上げされた平滑面に加圧、加熱処理する第2工程、上記平滑面に加圧、加熱処理した導電層をプラスチックプレートもしくはシート上に積層し、熱圧着させる第3工程からなることを特徴とする帯電防止透明プラスチックプレートもしくはシートの製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明なプラスチックフィルム上に導電性 塗料を塗布、乾燥し、導電層を形成する第1工程、上記 導電層の表面を鏡面仕上げされた平滑面に加圧、加熱処 理する第2工程、上記平滑面に加圧、加熱処理した導電 層をプラスチックプレートもしくはシート上に積層し、 熱圧着させる第3工程からなることを特徴とする帯電防 止透明プラスチックプレートもしくはシートの製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、帯電防止透明プラ スチックプレートもしくはシートの製造方法に関する。 [0002]

【従来の技術】半導体ウェハー保存容器の材料や、電子 部品、半導体等各種の極もしくは超微細加工を要する製 造工場における床材や壁材は、帯電による塵埃の付着、 これら塵埃の落下や再分散による2次汚染等を防止する 目的で、高度に帯電防止されたプラスチックプレートが 使用される。従来、上記目的に使用される帯電防止され 20 たプラスチックは、アルミニウム、亜鉛等の金属微粉 末、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化錫等の金属酸化物、導 電性カーボン粉末、導電性ポリアニリン粉末等からなる 導電性物質をプラスチックプレート等の成型品の表面に 薄く均一に塗布したり、プラスチックをシートやプレー ト等の加工素材や半導体ウェハー保存容器の如き成型品 を成型する際に、プラスチック中に均質に練り込んでお き、これらの導電性プラスチック組成物を押出成型や射 出成型によって成型して導電性プラスチック成形品を製 造していたのである。

【0003】しかし、上記プラスチック中に導電性物質 を均質に練り込んでおき、これらの導電性プラスチック 組成物を押出成型や射出成型によって成型した成型品 は、練り込まれる導電性物質の粒度を透過光が多くなる ように 0.2 μm以下の微粒子とする等光学的に工夫し てはいるが、殆どの場合、上記プラスチックが透明性の 成形品を与えるものであっても、該プラスチック中に分 散した導電性物質によって著しく透明性が阻害されるも のであった。

【0004】従って、高度に帯電防止され、且つ、透明 40 性に優れたプラスチックプレートを製造するためには、 帯電防止能を有する部分が表面部分に濃縮された塗布方 式が採用され、上記帯電防止能を有する塗膜が透光性を 保持するため薄い層で形成される。従って、極端な厚さ のバラツキが発生して帯電防止能にバラツキが発生する ことのないように塗膜の厚さの精度を高める必要があっ た。

【0005】上記の如き導電性樹脂シートとその製造方 法として、特開平6-263899号公報には、熱可塑 性樹脂と導電性材料とから成る塗料を熱可塑性樹脂離型

フィルムの表面に塗布し硬化させて導電性塗膜を形成 し、次いで、当該離型フィルムを、その塗膜面を熱可塑 性樹脂の基材シートの表面に対面させて当該樹脂基材シ ートと熱圧着する導電性樹脂シートの製造方法、上記導 電性材料がポリアニリンである導電性樹脂シートの製造 方法及び上記熱可塑性樹脂と導電性ポリアニリンとから 成る導電性塗膜層が、熱可塑性樹脂基材シートの表面 に、熱圧一体に積層形成されてなる導電性樹脂シートが 開示されている。

【0006】しかし、上記特開平6-263899号公 報に開示された導電性樹脂シートの製造方法では、導電 性塗膜層を熱可塑性樹脂基材シートの表面に、熱圧一体 に積層するためには、導電性塗膜層を相当高温に加熱し なければ熱可塑性樹脂基材シートの表面に密着させるこ とができず、一般に、熱可塑性樹脂の成型によって得ら れる熱可塑性樹脂基材シートの表面は、微細な凹凸が多 く、従って、このような髙温に加熱して熱圧すると該積 層熱可塑性樹脂シートを透過する光線は屈折したり、反 射したりして透視して見る像を歪ませたり、少し曇って 透視しずらくなりする光学的問題点と、熱圧条件によっ ては、熱可塑性樹脂基材シートが熱変形してしまうとい う問題点があった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、叙上の事実 に鑑みなされたものであって、その目的とするところ は、塗布方式による高度帯電防止透明プラスチックプレ ートもしくはシートの製造方法であって、プラスチック プレートもしくはシートに変形や歪みを与えることなく 帯電防止塗膜を均質に、且つ、強固に積層することので きる帯電防止透明プラスチックプレートもしくはシート の製造方法を提供するにある。

[0008]

30

【課題を解決するための手段】本発明は、透明なプラス チックフィルム上に導電性塗料を塗布、乾燥し、導電層 を形成する第1工程、上記導電層の表面を鏡面仕上げさ れた平滑面に加圧、加熱処理する第2工程、上記平滑面 に加圧、加熱処理した導電層をプラスチックプレートも しくはシート上に積層し、熱圧着させる第3工程からな ることを特徴とする帯電防止透明プラスチックプレート もしくはシートの製造方法をその要旨とするものであ

【0009】上記導電性塗料は、有機高分子重合体導電 性粉末及び有機高分子重合体を構成成分とする。上記導 電性粉末は、透光性を著しく阻害するものでなければ特 に限定されるものではなく、無機質の導電性粉末、有機 質の導電性粉末から適宜選択使用される。上記無機質の 導電性粉末として、例えば、粒子の表面もしくは粒子全 体が酸化錫成分からなる導電性粉末、上記酸化錫成分に 酸化アンチモン成分0.1~20重量%を添加した導電 性粉末等が挙げられる。上記酸化錫成分からなる導電性

粉末は、高い導電性を示すが、粒子径が大きくなると可視光線を散乱し、得られる導電性塗膜の透明性が低下するので、その粒子径は 0.4 μm以下であることが望ましい。しかし、硫酸バリウム等の透明性を有する粒子の表面に酸化錫をコーティングした導電性粉末の場合には、上記可視光線の散乱は少ないので、その粒子径は 0.4 μm以上であってもよい。

【0010】酸化アンチモン含有酸化錫を硫酸バリウム等の透明性を有する粒子の表面にコーティングした導電性粉末は、その高い透明性から好適に使用される。上記 10酸化アンチモン含有酸化錫を硫酸バリウム粒子の表面にコーティングした導電性粉末の粒子径は、0.01~2μmの範囲で好適に使用される。上記粒子径が0.01μm未満である場合、必要な導電性を示す厚さに形成された導電性塗膜において、芯材である硫酸バリウム粒子の体積比率が小さくなり、該導電性塗膜の透明性が低下する。又、上記粒子径が2μmを超えると、形成される導電性塗膜の平滑性が低下し、充填された導電性粉末間に微小な空気孔が生じ、導電性塗膜が曇り、その透明性を低下させる。 20

【0011】上記無機質の導電性粉末の配合量は、バインダーとして使用される熱可塑性樹脂100重量部に対し100~500重量部が好ましい。上記配合量が100重量部未満である場合、形成される導電性塗膜の導電性が低下し、必要な帯電防止効果が得られず、又、上記配合量が500重量部を超えると、形成される導電性塗膜の透明性が低下する。

【0012】上記有機質の導電性粉末として、例えば、アニリン系重合体、ピロール系重合体、チオフェン系重合体等の導電性粉末が挙げられる。就中、導電性アニリ 30ン系重合体は、熱安定性に優れることから好適に使用される。上記導電性アニリン系重合体の配合量は、バインダーとして使用される熱可塑性樹脂100重量部に対し0.1~30重量部が好ましい。上記配合量が0.1重量部未満である場合、形成される導電性塗膜の導電性が低下し、必要な帯電防止効果が得られず、又、上記配合量が30重量部を超えると、形成される導電性塗膜の透明性が低下する。

【0013】上記有機高分子重合体は、 α , β -不飽和エチレン系単量体を構成成分とするものがこのましく、上記 α , β -不飽和エチレン系単量体としては、例えば、スチレン、 α -メチルスチレン、m-メチルスチレン、 β -メチルスチレン、 α -メチルスチレン、 β -メチルスチレン、 β -メチルスチレン、 β -メチルスチレン、 β -メチルスチレン、 β -メチルスチレン、 β -スキシルスチレン、 β -スキシスチレン、 β -スキシスチレン、 β -スキシスチレン、 β -フェニルスチレン、 β -スキシスチレン、 β -フェニルスチレン、 β -ビニルナフタレン類、 α -ビニルナフタレン類、 β -ビニルナフタレン類、 β -ビニルナフィン類、塩化ビニル、臭化ビニル等のハロゲン化ビニル類、

酢酸ピニル、プロピオン酸ピニル、酪酸ピニル等のピニルエステル類、 (メタ) アクリル酸メチル、 (メタ) アクリル酸プチル、 (メタ) アクリル酸プチル、 (メタ) アクリル酸プチル、 (メタ) アクリル酸 nーオクチル、 (メタ) アクリル酸ラウリル、 (メタ) アクリル酸ー2ークチル、 (メタ) アクリル酸ラウリル、 (メタ) アクリル酸ー2ークロルエチル、 αークロル (メタ) アクリル酸メチル、 (メタ) アクリル酸フェニル、 (メタ) アクリル酸メチルスチルエーテル、 ピニルエチルエーテル類、ピニルメチルケトン、ピニルエチルケトンキのピニルケトン類、Nーピニルピロール、Nーピニルインドール等のNーピニル化合物、 (メタ) アクリロニトリル、 (メタ) アクリル酸アミド類が挙げられる。これらは、単独もしくは共重合させて用いられる。

【0014】上記有機高分子重合体の重量平均分子量は、2万~100万、より好ましくは5万~50万である。上記重量平均分子量が2万未満であると、本発明の第1工程において、上記導電性粉末及び有機高分子重合 体を含む導電性塗料を透明なプラスチックフィルム上に塗布し、乾燥して形成した導電層を、ロール状に巻回して一時的に保存することがあるが、このような場合、コールドフローを起こし、上記導電性塗料からなる導電層にシワ等が入り光学的特性が著しく悪くなる。又、上記重量平均分子量が100万を超えると、上記塗工時の導電性塗料の溶液粘度が高くなり、塗工ムラが入り易くなる。

【0015】上記導電性塗料は、熱可塑性樹脂、導電性 粉末の他、必要に応じて、有機溶剤、紫外線吸収剤、参 加防止剤、熱重合禁止剤等が添加されてもよい。

【0016】上記有機溶剤は、上記導電性塗料が塗布される基材プラスチックプレートもしくはシートの種類や用いられるバインダーとしての熱可塑性樹脂の種類等によって適宜選択使用されるが、沸点70~160℃程度のものが好ましい。上記沸点が70℃未満では、塗工中の蒸発が大きく、上記導電性塗料の粘度が変化し、塗布性を低下させ、上記沸点が160℃を超えると、乾燥に大きなエネルギーを要する。

【0017】上記有機溶剤としては、例えば、シクロヘキサノン、エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルプ)、エチレングリコールモノエチルエーテル(エチルセロソルプ)、ジエチレングリコールジメチルエーテル、酢酸プチル、イソプロビルアセトン、メチルエチルケトン、メチルイソプロビルケトン、トルエン、キシレン、アニソール等が挙げられる。

【0018】上記紫外線吸収剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、サリチル酸系紫外線吸収剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤、シアノアクリレート系紫外線吸収剤 50 等が挙げられる。上記酸化防止剤としては、例えば、フ ェノール系酸化防止剤、リン酸系酸化防止剤、イオウ系酸化防止剤等が挙げられる。上記熱重合禁止剤としては、例えば、ヒドロキノン、pーメトキシフェノール等が挙げられる。

【0019】又、導電性粉末のパインダーとして使用される熱可塑性樹脂への分散性を向上させるために上記導電性粉末を予め、シランカップリング剤、チタンカップリング剤、アルミネートカップリング剤等で表面処理を行って置くことも有効である。

【0020】上記導電性塗料を調製する方法は、特に限 10 定されるものではないが、バインダーとして用いられる上記熱可塑性樹脂及び導電性粉末を有機溶剤に混合、溶解して調製されるが、上記熱可塑性樹脂及び導電性粉末を有機溶剤に混合、溶解する装置として、例えば、サンドミル、ボールミル、アトライター、高速回転攪拌装置、三本ロール等が使用される。

【0021】第1工程で用いられる透明なプラスチックフィルムとしては、紫外線等の活性光線照射に際し、照射効率を著しく低下させることのないものであれば特に限定されるものではないが、例えば、ポリエチレンやポ 20リプロピレン等のポリオレフィンフィルム、ポリエチレンテレフタレートの如きポリエステルフィルム等が挙げられる。上記透明なプラスチックフィルムは、1軸もしくは2軸の延伸処理が施されたものであってもよく、必要に応じて表面離型処理が施されたものであってもよい。

【0022】上記透明なプラスチックフィルム上に上記 導電性塗料が塗工されるが、上記塗工方法としては、精 密塗工ができる方法であれば特に限定されるものではな く、例えば、スプレー法、バーコート法、ドクターブレ 30ード法、ロールコート法、ディッピング法等が挙げられる。

【0023】上記透明なプラスチックフィルム上に形成される導電層の厚さは、好ましくは $0.5\sim5\mu$ mである。上記導電層の厚さが 0.5μ m未満であると、導電性が不充分となり、必要な帯電防止効果が得られない。又、上記導電層の厚さが 5μ mを超えると、全光線透過率が低下し、透明性が低下する。

【0024】第2工程において、上記第1工程で透明なプラスチックフィルム上に形成された導電層は鏡面仕上 40 げされた平滑面に加圧、加熱処理されるが、上記鏡面仕上げされた平滑面に加圧、加熱処理されることにより該 導電層を透過する光線は屈折や反射による透過ロスを最小限に止めることができる。

【0025】上記第2工程で加圧、加熱処理用の鏡面仕上げされた平滑面は、バッチ式に用いられる平板面もしくは曲面を有する板状の処理装置もしくは連続的処理に用いられる表面鏡面仕上げされたロール状の処理装置等が挙げられ、鋼製もしくはアルミニウム製の表面は、必要に応じ表面硬化処理を施した上、バフ仕上げにより平50

滑面が形成される。上記加圧、加熱処理条件としては、 積層されるプラスチックプレートもしくはシートの種類 によって適宜選択設定されるが、圧力 $5\sim100$ kg/ cm²、温度 $70\sim180$ [©]程度が好ましい。

【0026】上記基材となるプラスチックプレートもしくはシートとしては、特に限定されるものではないが、例えば、塩化ビニル(PVC)系樹脂、アクリル系樹脂、ABS(アクリロニトリルーブタジエンースチレン)系樹脂、ポリカーボネート(PC)樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)樹脂、ポリフェニレンサルファイド(PPS)樹脂、ポリエーテルサルフォン(PES)樹脂、ポリナルフォン樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、フッ素樹脂等のプラスチックから成型されたプレート及びシートが挙げられる。

[0027]

【発明の実施の形態】以下に実施例を掲げて、本発明の 実施の態様を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実 施例のみに限定されるものではない。

【0028】〔導電性塗料の調製〕

■導電性塗料A

2-ヒドロキシプロビルアクリレート10モル%及び塩化ビニル90モル%からなるバインダー用共重合樹脂(積水化学社製、商品名:エスレックE-HA)100 重量部、メチルエチルケトン200重量部、シクロヘキサノン800重量部をアトライターに仕込み、攪拌して溶解させる。次に、一次粒径 0.02μ mの酸化アンチモン含有酸化錫粉末(三菱マテリアル社製、商品名:T-1)300重量部を攪拌しながら加えて8時間攪拌分散させて導電性塗料Aを調製した。

【0029】■導電性塗料B

導電性塗料Aの酸化アンチモン含有酸化錫粉末に替えて、微粒子硫酸パリウムをアンチモンドープした酸化錫でコートした平均粒径0.2 μ mの導電性粉末(三井金属社製、商品名:パストランType-IV)200重量部を用いたこと以外、導電性塗料Aと同様にして導電性塗料Bを調製した。

【0030】■導電性塗料C

メタクリレート樹脂(旭化成社製、商品名:デルペット LP-1)100重量部、メチルエチルケトン60重量 部、シクロヘキサノン240重量部をアトライターに仕 込み、攪拌して溶解させる。次に、有機導電性のアニリ ン一重合体粉末(アライドシグナル社製、商品名:Versicon)15重量部を攪拌しながら加えて8時間 攪拌分散させ、更に、ポリメチルメタクリレート樹脂 (住友化学社製、商品名:スミペックスLO-6)10 0重量部及びメチルエチルケトン330重量部を添加し 高速攪拌装置で1時間攪拌して導電性塗料Cを調製し た。

【0031】 (実施例1) 厚さ25 µ mのポリエチレン

テレフタレートフィルム》(帝人社製、商品名:テトロン フィルムHP7) 上に導電性塗料Aをロールコーターを 用いて乾燥後の膜厚が2μmとなるように塗布、乾燥し て導電層を形成した。次に、上記ポリエチレンテレフタ レートフィルム上に形成した導電層表面を温度100 ℃、圧力40kg/cm²の加圧、加熱ロール間を通過 させ、加圧、加熱処理を行った。上記加圧、加熱処理 後、第3工程として、厚さ3mmの透明アクリル樹脂プ レートに上記加圧、加熱処理された導電層をポリエチレ ンテレフタレートフィルム上に形成された状態のまま積 10 層し、温度100℃、圧力4kg/cm²の加熱・加圧 ロールにより熱圧着した。最後に、上記透明アクリル樹 脂プレートに加圧、加熱処理され熱圧着された導電層の 表面より転写用に用いたポリエチレンテレフタレートフ イルムを剥離して帯電防止プラスチックプレートを作製 した。

【0032】(実施例2~5)、(比較例1~3)表1に示す基材プラスチックプレート、導電性塗料、加圧、加熱処理条件を用いたこと以外、実施例1と同様にして帯電防止プラスチックプレートを作製した。尚、比 20較例について、加圧、加熱処理を行っていないので、該当欄に「-」の表示をした。

【0033】上記実施例及び比較例で得られた帯電防止 プラスチックプレートの性能を評価するため、下記の項* *目につき各々の項目毎に示した方法のよって評価した。 評価結果は表1に示す。尚、表面固有抵抗は、いずれも 高度帯電防止プラスチックプレートもしくはシートに求 められる10°~10°Ω/□の基準をクリアする3~ 7×10°Ω/□であったので、表1への記載を省略し た。

【0034】1. 表面固有抵抗: ASTM D257に 準拠して表面固有抵抗を測定した。

- 2. 全光線透過率: ASTM D1003に準拠して全 光線透過率を測定した。
 - 3. ヘーズ: ASTM D1003に準拠してヘーズ (Haze) を測定した。
- 4.密着性:JIS K 5400に準拠して導電層と基材プラスチックプレートとの密着性を評価するため、 導電層に1mm間隔で切れ目を縦横に入れ、100個の 碁盤目を作成し、該碁盤目上にセロハン粘着テープ(積 水化学社製、商品名:セキスイセロハンテープNo.2 52)を貼付け、これを剥離して、上記100個の碁盤 目の導電層が何個剥がれずに残ったかを計数する碁盤目 剥離試験を行った。表1の当該カラムに記載された数字 は、100個中剥がれずに残った個数を表す。

[0035]

【表1】

		基材	導電 塗料	加压加 (kg/cm²	热処理)(℃)	全光線透過率(%)	^-x (%)	密着性(個)
実	1	アクリル板	A	4 0	100	83.5	1.5	100
大	2	アクリル板	В	4 0	100	82.8	1.3	100
施	3	アクリル板	С	4 0	1 0 0	82.1	1.6	100
例	4	PVC 板	A	4 0	100	79.2	1.8	100
פיס	5	PC板	Α	4 0	100	82.2	1.6	100
比	1	アクリル板	Α	_	-	80.5	4.7	95
較	2	アクリル板	В	_	_	79. 2	5. 0	90
例	3	PVC 板	A			75.3	5.4	90

[0036]

【本発明の効果】本発明の帯電防止透明プラスチックプレートもしくはシートの製造方法は、叙上の如く構成されているので、導電性塗料による高度帯電防止塗膜からなる導電層を形成しているにも拘らず全光線透過率及び

ヘーズ (Haze) によって評価される透明性が極めて優れたものであり、且つ、強固にプラスチックプレートもしくはシートに積層されているので長期にわたり優れた性能を維持できる高度帯電防止プラスチックプレートもしくはシートを安定して提供できる。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶
// B 2 9 L 9:00

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所